

# セミコン参加報告書

群馬大学 理工学府 理工学専攻  
電子情報・数理教育プログラム  
小林研究室 修士1年 張諶豪

## 参加イベント

Semikon

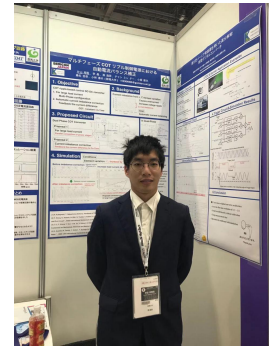
<https://www.semiconjapan.org/jp/>

## 開催場所

東京ビッグサイト 西展示棟・南展示棟・会議棟

## 開催期間

2019年12月11日(水)–13日(金)



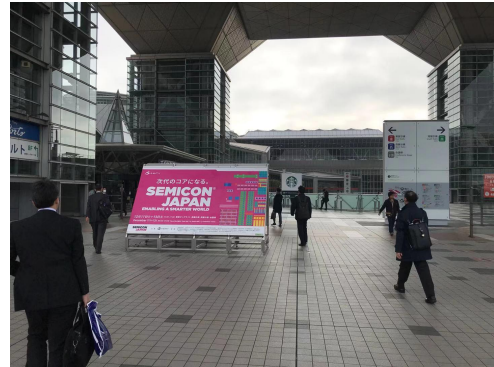
## 参加報告

SEMICON Japan は、半導体の前工程～後工程までの全工程から、自動車やIoT機器などのSMARTアプリケーションまでをカバーする、エレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会です。

700社が最先端の製造技術을展示し、2万5000人の参加者が、日本そして世界から集まります。次の時代に向けた大きな一歩を踏み出す原動力となる新しい出会いの場を SEMICON Japan は参加者に提供します。

今回の会議に参加して多くのことを学びました。これまで研究室でシミュレーション学習をしてきましたが、今回の会議に参加してたくさんの半導体材料の実物と様々な加工技術を見ました。





## 謝辞

小林先生に感謝しています。今回の機会に学習に参加して、世界の先進的な半導体産業を見て、視野を広げてくれました。また、桑名先生の支持に感謝しています。